

公募に関する質問と回答

質問番号	質問項目	質問内容	回答
1	仕様書4(1)ア	実施回数について、想定している目安等はあるか。	座学、各工程の企業見学の一連の流れを1回とすると、実施回数は1回を想定しています。
2	仕様書4(1)ウ	「福岡半導体リスクリングセンター」での座学について、所要時間はどの程度を想定しているか。	1時間～1時間半を想定しています。
3	仕様書4(1)ウ	「福岡半導体リスクリングセンター」での座学と、半導体企業での見学会・交流会は、同一日での実施を想定しているか。	別日での実施を想定しています。
4	仕様書4(1)ウ	座学は①福岡半導体リスクリングセンターが行っている座学に参加するのか、②本事業用に座学を依頼するのか。その場合の①参加料②委託料が予算内負担であればその金額はいくらか。	本業務用に座学を依頼することを想定しています。リスクリングセンターの講座提供に係る費用については、本業務予算内での負担はありません。
5	仕様書4(1)ウ	工場見学時間の目安はあるか。	企業ごとに一度に受け入れられる人数や見学方法等が異なるため、見学時間も企業によって異なることが想定されます。そのため、現時点で見学時間の目安は設定しておりません。
6	仕様書4(1)ウ	企業1社あたりの所要時間はどの程度を想定しているか。	企業ごとに一度に受け入れられる人数や工場見学、技術者との交流会等の実施方法が異なるため、所要時間は企業によって異なることが想定されます。そのため、現時点で企業1社あたりの所要時間の目安は設定しておりません。

公募に関する質問と回答

質問番号	質問項目	質問内容	回答
7	仕様書4(1)ウ	「半導体全製造工程を見学できる企業訪問」とあるが、工程ごとに複数社にまたがって見学を実施しても差し支えないか。 (例)①材料・②設計はA社、③前工程・④後工程はB社、⑤試験・検査・⑥製造装置はC社等	各工程1社とし、工程ごとに別の企業を見学することを想定しています。 複数の工程を1社で見学することは想定しておりません。
8	仕様書4(1)ウ	参加者の昼食(お弁当・お茶等)および昼食場所の手配は、受託者側で行う必要があるか。	昼をまたぐ場合、昼食の手配までは必要ありませんが、昼食場所の確保は受託者側で行ってください。
9	仕様書4(1)エ	参加企業6社程度との事だが、参加企業の候補はあるか。それともゼロベースでの提案が必要か。	参加企業はゼロベースでの提案をお願いします。
10	仕様書4(1)エ	見学会・交流会について1企業につき1日という想定か。	1企業につき1日という想定です。
11	仕様書4(1)エ	1回あたりの参加企業数および参加者数について、想定している目安はあるか。	参加企業6社程度、参加者数40名程度を本事業の実施目標としています。
12	仕様書4(1)エ	見学会は「6社/40名」、「40名×6社=240名」のどちらか。	6社/40名です。

公募に関する質問と回答

質問番号	質問項目	質問内容	回答
13	仕様書4(3)ア	参加対象者は学生のみであり、学校の教員は対象外という認識で相違ないか。	基本的に対象者は学生ですが、教員の方から参加希望があった場合には柔軟に対応いただきたいと思います。
14	仕様書4(4)ア	HP自体は既にあるようなので、専用ページの作成については、既存のHPに掲載する専用ページを作成するという認識で相違ないか。	既存のHPに専用ページを作成しても構いませんし、新たに本事業に関するHPを作成しても構いません。
15	仕様書4(4)イ	申込フォームはグーグルフォームでの作成でも問題ないか。	問題ありません。